

概要

VLA567 は、IGBT モジュール駆動用回路を 2ch 内蔵した混成集積回路です。

ゲート駆動用の絶縁型 DC-DC コンバータが内蔵されており、新たにゲート電源を設計する必要がありません。

また、内蔵の短絡保護回路により、短絡検出後、一定時間の逆バイアスを保持する為、時間的に余裕のある保護動作が可能です。

ターゲット IGBT モジュール

$V_{CES} = 600V$ 系列…………… ～600A クラス

$V_{CES} = 1200V$ 系列…………… ～600A クラス

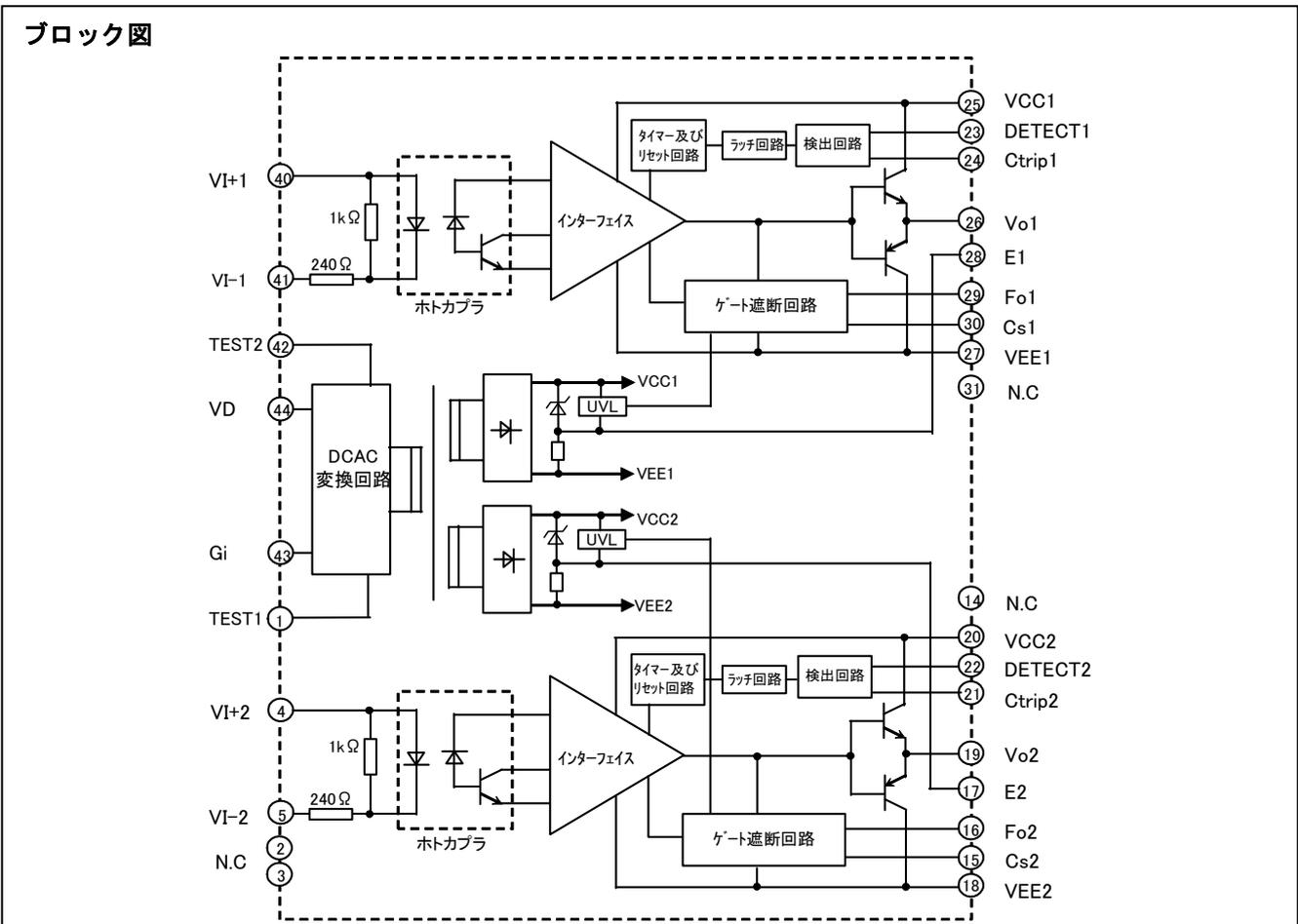
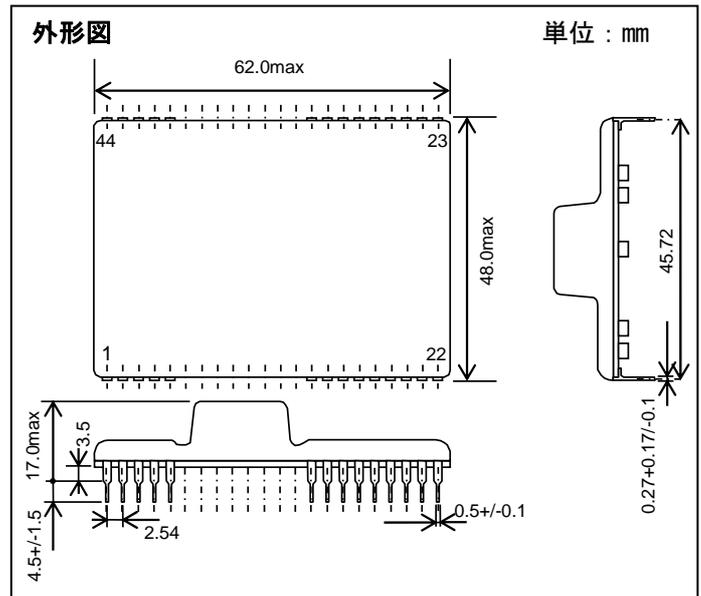
(※最大定格内での使用、及び電気的特性の推奨範囲内でご使用ください。)

特長

- ・低背 DIP 構造
- ・ゲート駆動回路を 2 系統内蔵
- ・絶縁型ゲート電源内蔵
- ・短絡保護回路内蔵
- ・ソフトゲート遮断機能内蔵 (短絡保護動作時)
- ・出力ピーク電流 +/-8A (max)
- ・入力-出力間絶縁耐圧: 2500Vrms 1 分間保証
- ・電源は 2 系統のみの供給で動作可能 (VD=15V, VIN=5V)
- ・入力信号は CMOS ロジックで動作可能

用途

インバータ、AC サーボ等に使用される IGBT モジュール駆動用



最大定格 (指定のない場合は、 $T_a=25^{\circ}\text{C}$)

記号	項目	条件	定格値	単位
V_D	電源電圧	DC	16.5	V
V_I	入力信号電圧	$V_{I+} - V_{I-}$ 端子間 50%Duty cycle、パルス幅 1ms	-1 ~ +7	V
IOHP	出力ピーク電流	パルス幅 2 μs	-8	A
IOLP			8	A
Topr	動作周囲温度	結露なきこと	-20 ~ +70	$^{\circ}\text{C}$
Tstg	保存温度	結露なきこと	-40 ~ +90 (*1)	$^{\circ}\text{C}$
I_{FO}	エラー出力電流	-	20	mA
VR-DET	DETECT 端子印加電圧	-	50	V
I_{drive}	ゲートドライブ電流	ゲート平均電流	100	mA
V_{iso1}	1次-2次間絶縁耐圧	正弦波電圧 60Hz、1分間	2500	V_{rms}
V_{iso2}	2次異極間絶縁耐圧	正弦波電圧 60Hz、1分間	2500	V_{rms}

(*1) H/C条件とは異なります。

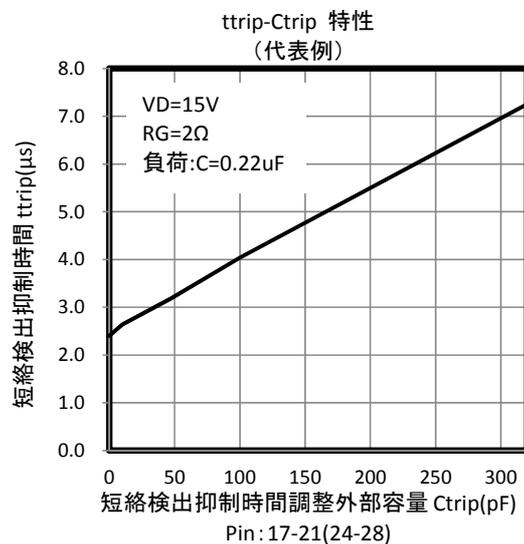
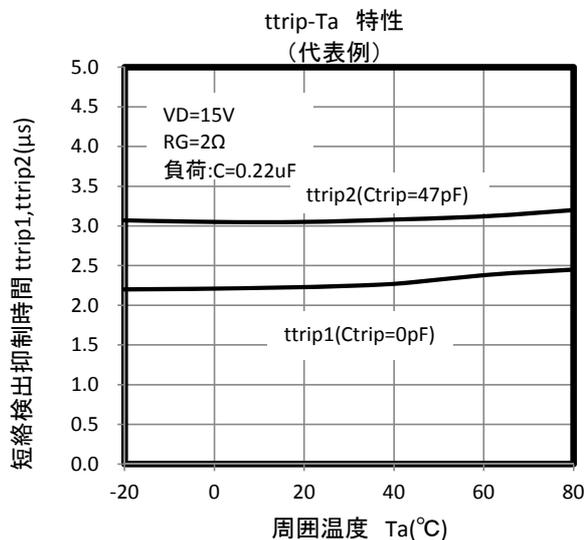
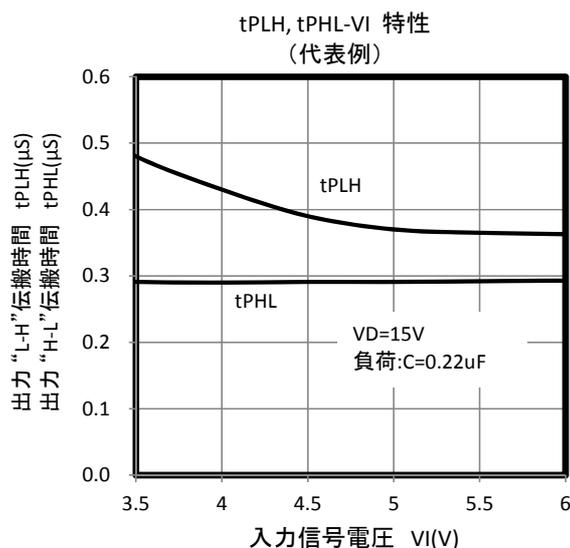
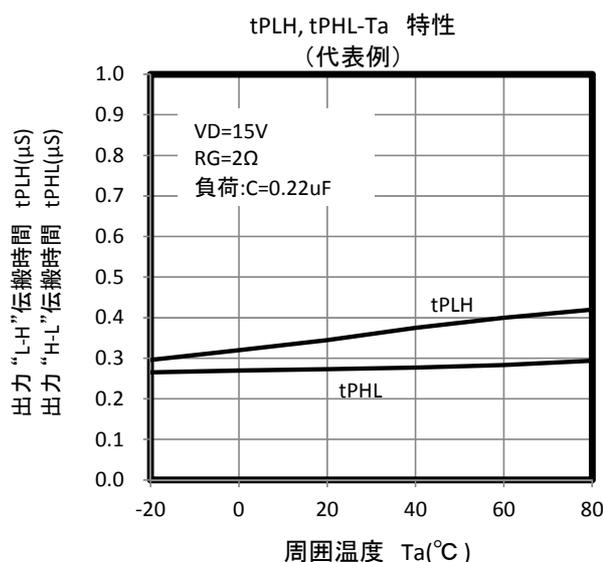
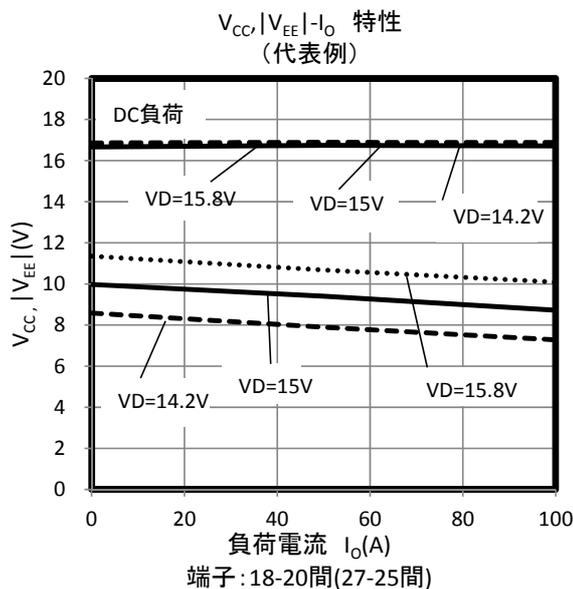
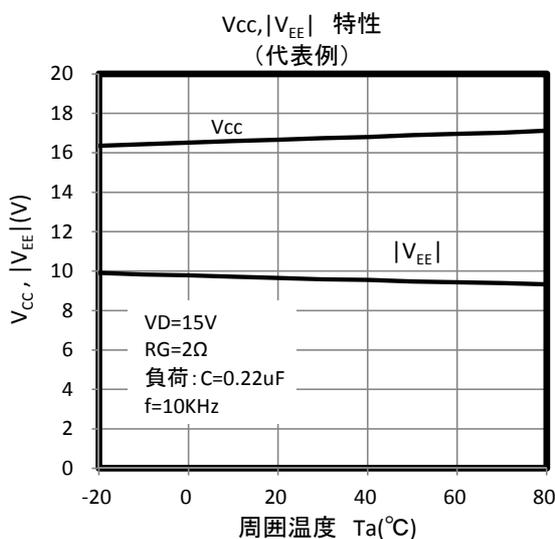
電気的特性 (指定のない場合は、 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, $V_D=15\text{V}$, $R_G=2.0\Omega$)

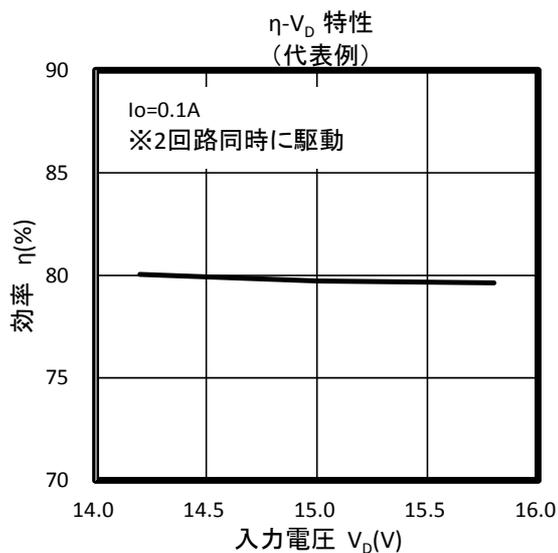
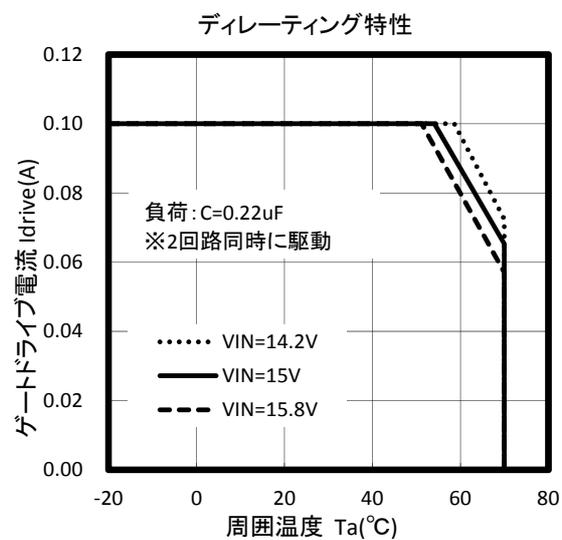
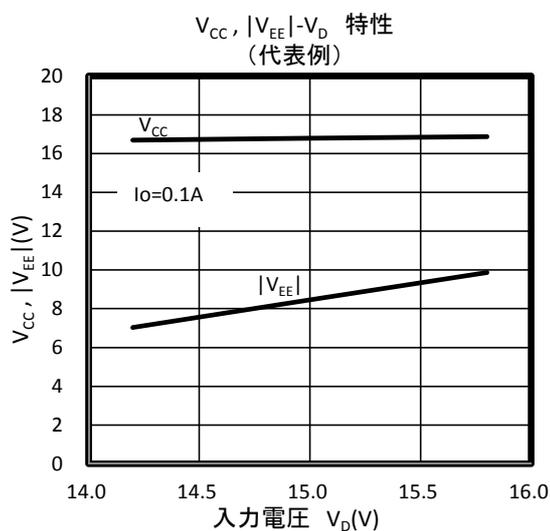
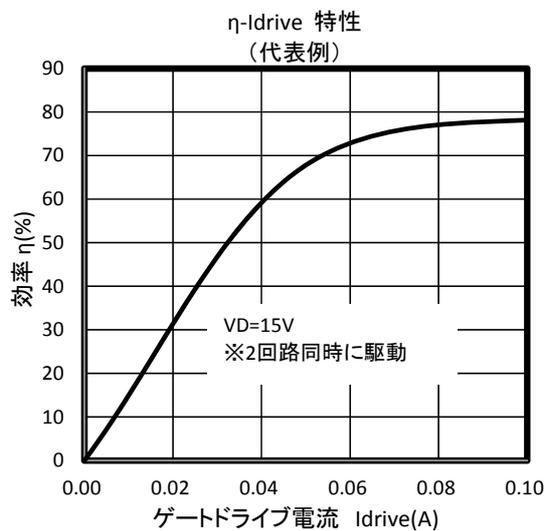
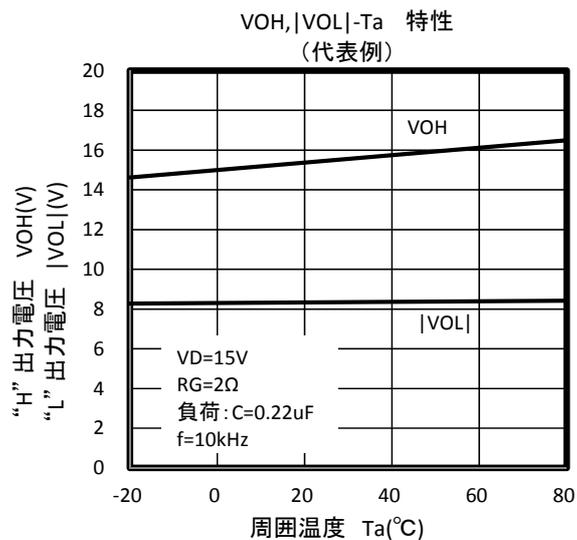
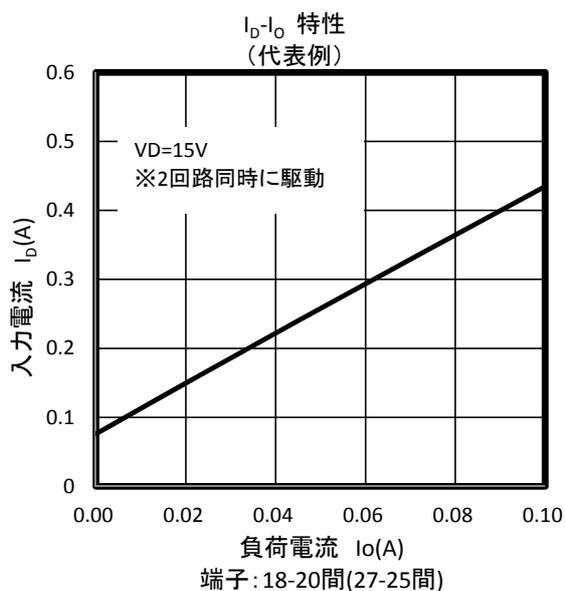
信号	項目	測定条件	規格値			単位
			最小	標準	最大	
V_D	電源電圧	推奨範囲	14.2	15	15.8	V
V_{IN}	入力側信号電源電圧	推奨範囲 ($V_{IN}=15\text{V}$ にて使用する場合、“H”入力電流が推奨範囲内に収まるように調整して下さい。)	4.75	5	5.25	V
I_{IH}	“H”入力電流(*3)	推奨範囲	10	13	16	mA
f	スイッチング周波数	推奨範囲	-	-	20	kHz
R_G	ゲート抵抗	推奨範囲	2	-	-	Ω
V_{CC}	ゲート正電源電圧	-	-	16.8	-	V
V_{EE}	ゲート負電源電圧	-	-	-8.5	-	V
η	ゲート電源部効率	$V_D=15\text{V}$, $V_{CC1}(2) - V_{EE1}(2)$ 間負荷電流 100mA	70	79	-	%
V_{OH}	“H”出力電圧(*3)	$R_G=2\Omega$, $f=10\text{kHz}$, 負荷 0.22 μF	13.5	15.5	16.5	V
V_{OL}	“L”出力電圧(*3)	$R_G=2\Omega$, $f=10\text{kHz}$, 負荷 0.22 μF	-5.0	-8.0	-11.9	V
t_{PLH}	“L-H”伝搬時間(*3)	$I_{IH}=13\text{mA}$	0.1	0.4	0.8	μs
t_r	“L-H”立ち上がり時間(*3)	$I_{IH}=13\text{mA}$	-	0.4	1	μs
t_{PHL}	“H-L”伝搬時間(*3)	$I_{IH}=13\text{mA}$	0.1	0.4	0.8	μs
t_f	“H-L”立ち下がり時間(*3)	$I_{IH}=13\text{mA}$	-	0.3	1	μs
t_{timer}	タイマー時間	保護動作開始から解除まで (入力信号は“L”であること)	1	-	2	ms
I_{FO}	エラー出力電流	端子 16, 29 流入電流(*4)	-	5	-	mA
t_{trip1}	短絡検出抑制時間 1	端子 22, 23: 15V 以上 端子 21, 24: オープン状態	-	2.4	-	μs
t_{trip2}	短絡検出抑制時間 2 (*2)	端子 22, 23: 15V 以上 端子 17-21, 24-28 間: 47pF の容量接続	-	3.2	-	μs
V_{SC}	短絡検出コレクタ電圧	IGBT モジュールのコレクタ電圧	15	-	-	V
$UVLO+_V_{CC}$	低電圧検出電圧 (動作開始)	V_{CC} 電圧	-	12.5	-	V
$UVLO-_V_{CC}$	低電圧検出電圧 (動作停止)	V_{CC} 電圧	-	11.5	-	V

(*2) 短絡検出抑制時間変更用コンデンサの配線長は端子 17-21 間、24-28 間それぞれ往復 5cm 以内としてください。

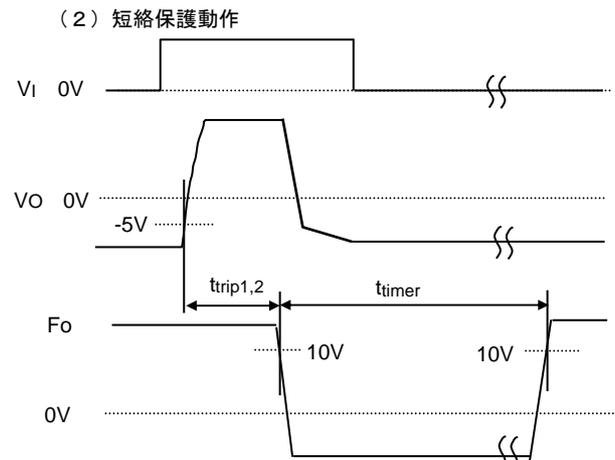
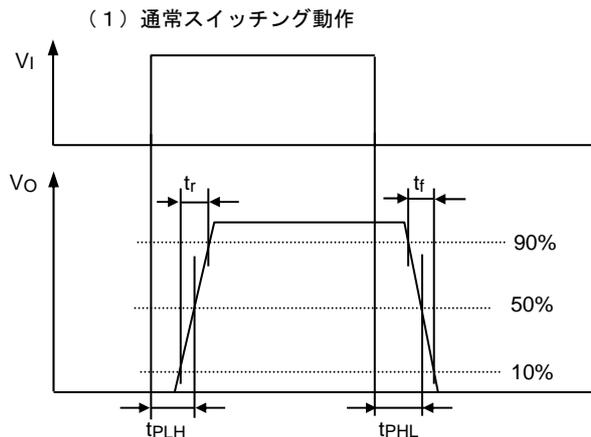
(*3) ホトカブラの一次側 LED が ON の時を $V_o = \text{“H”}$ と致します。(*4) 端子 16, 29 に 4.7k Ω のプルアップ抵抗を接続した状態です。

特性曲線 (特に指定無き場合は、 $T_a=25^\circ\text{C}$ 、 $V_D=15\text{V}$ 、 $R_G=2\Omega$ 、2出力の内、片方の出力のみ駆動)
 (ID:電源入力電流、 I_{drive} :ゲート平均電流、 I_o :DC負荷電流)

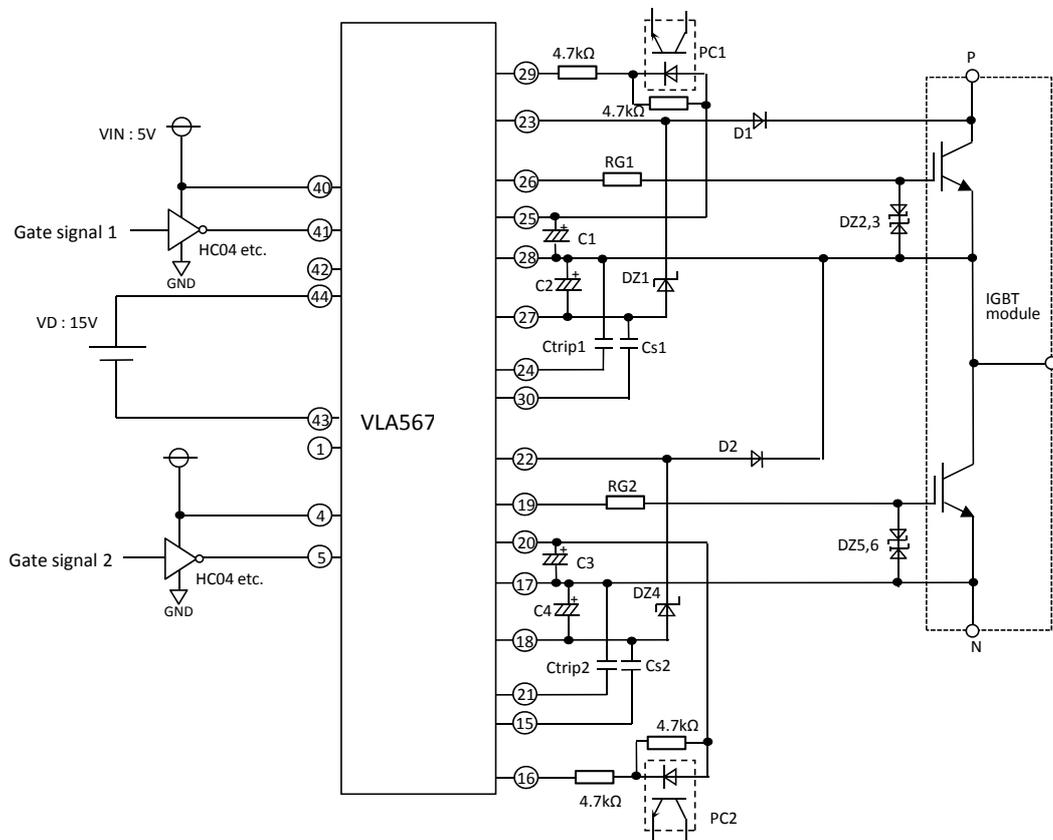




特性定義図



応用回路例



注意事項

- (1) 電圧補償用コンデンサは極力ハイブリッド IC の近くに実装してください。
- (2) D1, 2 は IGBT モジュールと同等の耐圧が必要です。
- (3) D1, 2 の逆回復時は端子 22 or 23 へ非常に高い電圧が印加される事になり、内部素子を破壊する可能性があります。上図のように端子 18-22 間、端子 27-23 間にツェナーダイオードを挿入する等、保護対策が必要です。
- (4) 端子 21, 24 を使用する場合、Ctrip の配線は極力短く配線してください。(目安：往復 5cm 以下)
※端子 21, 24 未使用の場合、端子 21, 24 には何も接続しないでください。
- (5) 入力側ゲート信号回路及び出力側ゲート回路の閉回路面積は誘導ノイズを受けないようにできる限り小さくして下さい。
- (6) 内蔵の短絡保護回路を使用しない場合は端子 17-22 間、端子 23-28 間に 4.7kΩ (1/4W) の抵抗を接続してください。その時、D1 (D2) と DZ1 (DZ4) は必要ありません。
また、端子 16, 29 は未接続で問題ありません。
- (7) 端子 1, 42 はテスト用端子です。外部との電氣的接続は避けてください。

VD	=15V ±5%
VIN	= 5V ±5%
C1	~4=100 μF 50V (低インピーダンス品)
Ctrip1, 2	: 3 ページ目、Ttrip-Ctrip 特性参照
Cs1, 2	: 6 ページ目、Ts-Cs 特性参照
DZ1, 4	: 30V, 0.5W 以上
DZ2, 3, 5, 6	: 18V, 0.5W 以上
D1, 2	: ファーストリカバリー-Di (0.2 μs ≥ Trr) RP1H (サンケン) 等
PC1, 2	: TLP785 (東芝) 等

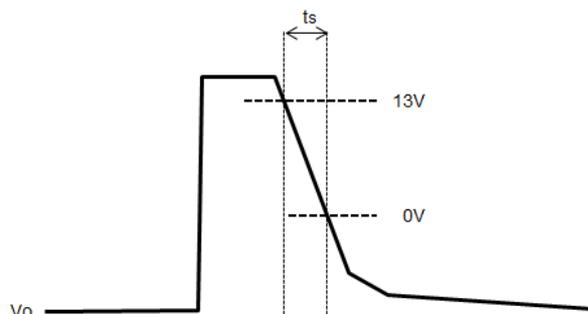
保護回路動作説明

- (1)本ハイブリッドICの保護回路は、ゲート電位が“H”でコレクタ電圧が高い時、短絡状態と判断し、直ちにゲート電圧を降下させます。(ソフトゲート遮断)
また、同時に、保護回路が動作している事を知らせるエラー信号をFo端子(端子29 or 16)より出力(“L”レベル)します。
- (2)上記の保護動作は、ある一定(1~2msec)以上の時間が経過した時点で、入力信号が“OFF”であればリセットされ、通常スイッチング動作に戻ります。(“OFF”期間は10μs以上必要)
- (3)出力(Vo)立上がり時、IGBTのオン時間を確保する為の短絡検出抑制時間(ttrip)を設けてあります。
端子17-21、28-24間にそれぞれ容量(Ctrip)を接続する事によりttripを調整する事ができます。
- (4)短絡保護回路が動作するとIGBTのコレクタ電圧のサージ電圧を抑える為に、ゲートをゆっくり絞るソフトゲート遮断しますが、更にゆっくり絞る必要がある場合はCs端子にコンデンサを追加する事により、ゲート遮断スピードを更に遅くすることが可能です。

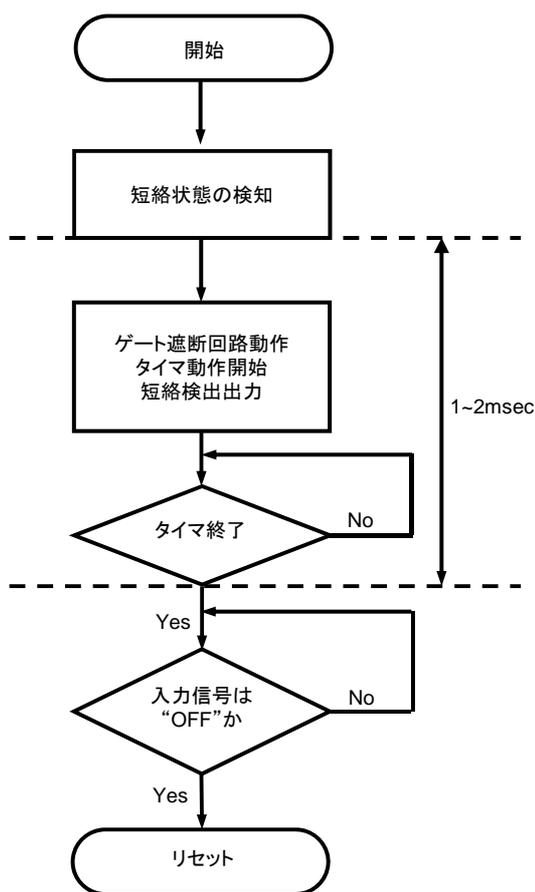
保護回路動作時出力降下時間の調整

(保護回路動作時)

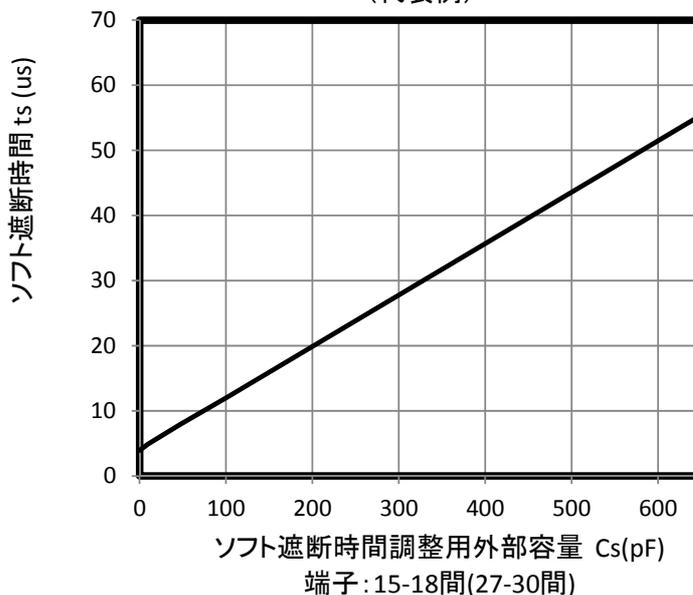
保護回路動作時の、逆バイアスの速度を遅くする場合は、端子15-18間、27-30間にコンデンサ(Cs)を接続し、調整して下さい。(下図をご参照下さい。)



短絡検出時動作フロー



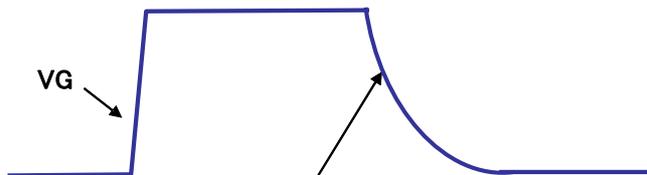
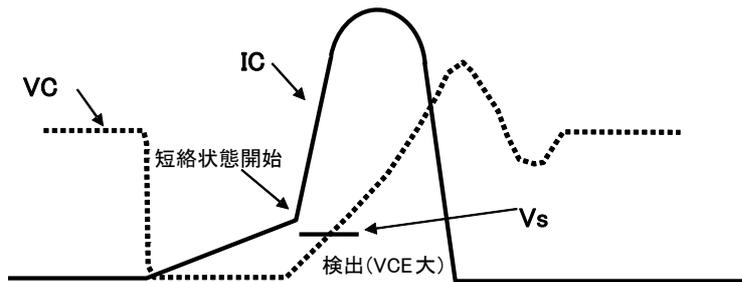
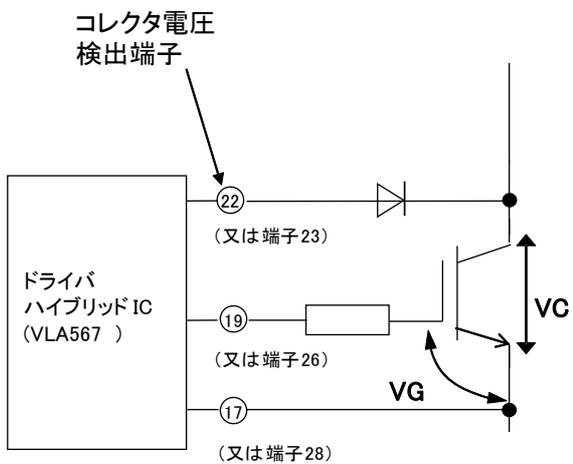
ts-Cs 特性 (代表例)



※保護動作時の“L”出力電圧(VOL)はVEEより+2V程度高くなっています。

VLA567-11R

IGBTモジュールゲート駆動用ハイブリッドIC



VCEサージ電圧を抑制する為、
ゲートをソフト遮断します。

製品取扱い上の注意事項

ハイブリッドIC（以下単に素子という）の開発・生産には、品質とりわけ信頼性には最大限の注意を払い、生産活動しております。しかし素子の信頼性は素子固有の要因だけでなく、使用条件によっても大きく影響されます。当社の素子を取り扱う際には、次の注意事項を読まれて、正しく御使用ください。

注 意 事 項	
梱包・包装	当社から出荷される素子の梱包箱、内装材は一定の環境条件に耐えられるようになっていますが、外部からの衝撃、雨水、汚染等に曝されますと、梱包箱が破れたり内装材が壊れて素子が露出する場合がありますので、取り扱いには十分注意してください。
運 搬	<ol style="list-style-type: none"> 1) 梱包箱を高く積み上げたり、梱包箱の上に重い物を乗せないでください。梱包箱が壊れ、荷崩れする危険があります。 2) 運送中は梱包箱を正しい向きに置いてください。逆さにしたり、立てかけたりすると不自然な力が加わり、壊れる恐れがあります。 3) 投げたり落したりすると、素子が壊れる恐れがあります。 4) 水に濡らさないよう降雨、降雪時の運搬には注意してください。 5) その他運搬時には、できるだけ機械的振動や衝撃が少なくなるよう留意してください。
保 管	<p>素子を保管するに当たっては次の注意点を守ってください。これらが守れない場合は、特性の劣化、半田付け性・外観不良等の発生原因にもなります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 直射日光を避け、できるだけ温度、湿度の変化の少ない室内に保管してください。 (5~30℃, 40~60%RHが望ましい条件) 2) 室内は、有毒ガスの発生がなく、塵埃の少ない状態にしてください。 3) 保管容器は静電気の帯びにくいものにしてください。 4) 保管中は素子に、過大な荷重がかからないようにしてください。
長期保管	<p>長期間の保管が必要な場合は、未加工の状態に保管してください。長期的に保管したり、悪い環境に置かれた素子を使用する際は、外観に傷、汚れ、錆等がないか確認の上、使用してください。</p>
定格・特性	<p>最大定格とは、半導体メーカーによって、指定される「半導体素子能力」または「使用できる条件の限界値」のことで、半導体素子は通常この最大定格方式により規定されています。したがってこれを超えて使用した場合、素子は劣化又は破壊を起こします。</p> <p>素子劣化及び破壊を未然に防ぎ、機器における高信頼度を実現するために、また素子を特性上及び経済性の面から最も有効に動作されるために、記載の定格値内及び規格値内で使用ください。</p>
端子配置	<p>誤挿入による素子の破壊、劣化を防ぐため、外形図に記載しています端子配置を十分確認の上取り付けて下さい。方向を間違えて通電しますと短絡事故を起こす恐れがありますので、十分注意してください。</p>



安全設計に関するお願い

- ・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社製品の故障または誤動作によって、結果として人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご注意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切なイサハヤ電子製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてイサハヤ電子が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、イサハヤ電子は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他全ての情報は、本資料発行時点のものであり、特性改良などにより予告なしに変更することがあります。製品の購入に当たっては、事前にイサハヤ電子へ最新の情報をご確認ください。
- ・本資料に記載された製品は、人命に関わるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、イサハヤ電子へ御照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書によるイサハヤ電子の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら、イサハヤ電子まで御照会ください。